

光洋機械工業株式会社

【大阪府八尾市南植松町 2-34】

【電話 072-922-7881】

【 <https://www.koyo-machine.co.jp> 】

R631DF Model



SiC GaN 硬脆材料ウェーハ研削盤 Grinder for Hard but Brittle Wafer

SiC、GaN、Al₂O₃、複合材料(硬脆材料+樹脂、金属+樹脂、硬脆材料+樹脂)を高精度鏡面加工、結晶方位の角度誤差を補正して研削可能。1枚ごとの研削データヘトレーサビリティが可能。ラップ盤から置き換え可能な硬脆材料ウェーハ研削盤 Model R631DF

放電ツルーイング

メタルボンド砥石成形機

EDT300

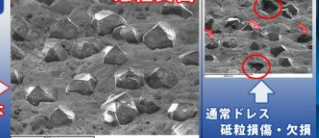


① 放電技術

放電ドレス



砥粒突出



② ワイヤ電極

様々な砥石形状も高精度ドレス

